алмаза, кремния и германия и на основе сравнения \mathbf{v}_i^P с изотермическими микроскопическими постоянными Грюнайзена γ_i^T для этих мод проведено разделение вклада фонон-фононных взаимодействий и теплового расширения кристаллов в температурный сдвиг частоты оптических фононов этих кристаллов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Магаdudin A. A., Fein A. E.//Phys. Rev. 1962. 128. P. 2589. [2] Soma T.//Phys. Stat. Solidi (b). 1977. 82. P. 319; J. Phys. Soc. Japan. 1977. 42. P. 1491. [3] Тоіраdi S.//Solid State Comm. 1975. 16, N. I. P. !; Indian J. Phys. 1975. 49. P. 757. [4] Захарова Е. К., Осипова Л. П. Деп. ВИНИТИ № 3650-85 Деп. М., 1985. [5] Захарова Е. К., Зубов В. Г., Осипова Л. П. Деп. ВИНИТИ № 2596-76 Деп. М., 1976. [6] Зубов В. Г., Захарова Е. К., Осипова Л. П.///Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1977. 18, № 4. С. 38. [7] Jorgensen J. D.////J. Appl. Phys. 1978. 49, N. 11. P. 5473. [8] Aseli J. F., Nicol М.//J. Chem. Phys. 1968. 49. P. 5395. [9] Ваггоп Т. Н. К., Collins J. F., Smith T. W., White G. K.//J. Phys. C. Solid State Phys. 1982. 15. P. 4311. [10] Кундикова Н. Д. Дис. ... канд. физ.-мат. наук. М. (МГУ), 1979. [11] Горелик В. С., Иванова С. В., Осипова Л. П. Препринт ФИАН СССР № 58. М., 1982. [12] Solin S. A., Ramdas A. K.//Phys. Rev. 1970. В 1. Р. 1687. [13] Нагт Т. R., Aggarwal R. L., Lax B.////Proc. 2 Int. Conf. on Light Scatt. Solids, 1971. Paris, 1971. P. 288. [15] Mitra S. S.//J. Pure and Appl. Phys. 1971. 9, N. 11. P. 992. [16] Drickamer H. D., Lynch R. W., Clendenen R. L., Revez-Albuerne E. A.//Solid State Physics. 1966. 19. P. 135. [17] Parsons B. J.//Diamond Res. 1976. 33. P. 33, Proc. Roy. Soc. (London). 1977. A352. P. 397. [18] Александров И. В., Гончаров А. Ф., Стишов С. М./Письма в ЖЭТФ. 1986. 44, № 10. С. 474. [19] Висhепашег С. J., Сегdeira F., Cardona M.//Proc. 2 Int. Conf. on Light Scatt. Solids, 1971. Paris, 1971. P. 280. [20] Напfland М., Syassen K., Fahy S., Louie S. G., Cohen M. L./Phys. Rev. 1985. B31, N 10. P. 6896. [21] Новикова С. И.//Тепловое расширение твердых тел. М., 1974. С. 33. [22] Вогег W. J., Mitra S. S., Namijoshi K. V.//Solid State Comm. 1971. 9. P. 1377. [23] Anastassakis E., Hwang H. C., Perry C. H.//Phys. Rev. 1983. B28, N 4. P. 1928. [26] Наго Е., Ваlkапski М., Wallis R. F.//Phys. Rev. 1986. B34, N 8. P. 5358.

Поступила в редакцию 28.10.87

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1989. Т. 30, № 2

УДК 592.315

влияние низкоэнергетического электронного облучения на ФЛУКТУАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА Si—SiO2

С. Н. Козлов, А. Ю. Потапов

(кафедра общей физики для химического факультета)

Показано, что низкоэнергетическое электронное облучение может значительно изменить флуктуационный рельеф границы раздела Si—SiO₂ и увеличить плотность «флуктуационных» поверхностных электронных состояний границы раздела.

Одним из актуальных и вместе с тем дискуссионных вопросов физики поверхности полупроводников и структур полупроводник диэлектрик — металл является выяснение роли флуктуационного рельефа поверхностного потенциала полупроводника в формировании энергетического спектра поверхностных электронных состояний (ПС). По-видимому, можно считать установленным, что для кремния — достаточно широкозонного полупроводника — область энергетического

«спектра ПС вблизи середины запрещенной зоны генетически не связана с флуктуациями поверхностного потенциала [1]. Значительно менее ясным представляется вопрос о происхождении «хвостов» плотности ПС вблизи краев запрещенной зоны кремния.

В настоящей работе проведено сопоставление изменений параметра флуктуационной неоднородности потенциала границы раздела Si—SiO₂ и плотности ПС вблизи потолка валентной зоны кремния.

В качестве фактора, позволяющего контролируемым образом и в широких предеуправлять степенью флуктуационной неоднородности границы раздела Si—SiO₂, выбрано облучеоднородным пучком низкоэнергетических электронов (энергия 10 кэВ, диадоз $D_e = 6 \cdot 10^{11} \div 10^{17}$ электрон cm^{-2}).

Исследовались МДПструктуры, изготовленные на базе кремния КЭФ-20. Полевой электрод (затвор) длиной $L\!=\!200$ мкм и шириной W = 150 мкм формировался напылением миния. Подзатворный электрик — слой SiO_2 толшиной 0,17 мкм — создавался методом высокотемпературного окисления кремния в сухом кислороде с добавлением хлорсодержашей компоненты. В приповерхностной области кремния методом диффузии формировались р+-области-ДЛЯ измерения проводимости инверсионного канала (исток и сток) и напряжения. холловского Наличие двух пар холловс-

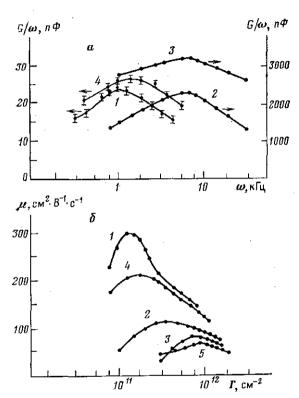


Рис. 1. Зависимости поперечной проводимости МДП-структуры от частоты (а) и холловской подвижности дырок от их поверхностных избытков (б). Нумерация кривых соответствует таблице

ких контактов шириной 25 мкм позволяло проводить отбор структур с однородным инверсионным каналом. Измерения тока канала и холловской разности потенциалов осуществлялись при напряжении между истоком и стоком 10 мВ. Напряженность магнитного поля составляла 6,3 кЭ. Из-за относительно большой площади затвора можно было на одних и тех же образцах использовать методики эффекта Холла (измерение холловской подвижности свободных носителей заряда в приповерхностном канале) и поперечной высокочастотной проводимости G (измерение плотности ΠC в средней части запрещенной зоны и паращия о захвате носителей заряда на «хвосты» плотности ΠC вблизи края запрещенной зоны извлекалась из температурной зависимости порога отпирания инверсионного канала в диапазоне $T=125\div300$ K [3, 4].

На рис. 1, а показаны зависимости G/ω от частоты ω для облученных разными дозами МДП-структур. Видно, что с увеличением дозы облучения кривые (см. I-3) уширяются, поскольку возрастает степень неоднородности поверхности кремния по потенциалу. Отжиг облученной структуры приводит к сужению кривой G/ω (4) из-за гомогенизации границы раздела Si-SiO₂. Сравнение с теоретическими зависимостями, вычисленными в предположении нормального (гауссова) закона распределения поверхностного потенциала кремния, позволяет определить параметр гауссова распределения — среднеквадратичное отклонение σ_s (см. таблицу). Следует, однако, отметить, что по мере увеличения σ_s надежность определения величины этого параметра ме-

Номер образца	Доза облучения, электрон · см ⁻²	$\sigma_s^{(1)}$, kT/q	$\sigma_{sd}^{(2)}$, kT/q
1	6·10 ¹¹	0,8	1,0
2	6-1013	1,2	1,4
3	1015	1,9	2,2
4	1015(3)	1,1	1,2
5	1017		2,5

Примечания:

(2) получено методом холловской подвижности;

тодом высокочастотной проводимости быстро падает из-за отмеченного сильного уширения кривых $G(\omega)/\omega$ (см. рис. 1, a). При большой флуктуационной неоднородности потенциала поверхности полупроводника $(\sigma_s \geqslant 2)$ применение методики поперечной проводимости практически невозможным. В этих условиях мы использовали определения параметра флуктуационной неоднородности потенциала, основанный на измерении зависимости холловской подвижности свободных носителей заряда и в приповерхностном инверсионном канале кремния от их поверхностных избытков Г [5]. Поясним вкратце суть метода. Зависимости $\mu(\Gamma)$ обычно имеют характерный вид кривых с отчетливо выраженным максимумом (см. рис. 1, 6). Спадающий участок такой зависимости (справа от максимума) отражает снижение микроскопической подвижности носителей заряда из-за увеличения рассеяния в сужающемся по мере роста Г инверсионном канале. Слева от максимума холловская подвижность носителей растет при возрастании Г, что обусловлено постепенным «сглаживанием» макроскопических потенциальных неоднородностей слабооткрытого канала свободными носителями заряда. В условиях неоднородного канала измеряемая величина подвижности меньше «истинной», микроскопической подвижности цо [6]:

$$\mu \approx \mu_0(1 - \sigma_s^2/2). \tag{1}$$

Параметр гауссова распределения потенциала поверхности полупроводника σ_s является сильной функцией поверхностных избытков носителей заряда и достигает максимальной величины σ_{sd} в области глубокого истощения ($\Gamma \lesssim 10^9$ см $^{-2}$). Необходимо подчеркнуть, что

⁽¹⁾ получено методом высокочастотной поперечной проводимости;

 $^{^{(3)}}$ после облучения структура отожжена в вакууме при температуре 150° в течение 1 ч.

вблизи максимума холловской подвижности величина $\sigma_s \simeq 0.5$ и не зависит от значения σ_{sd} ; поэтому соотношение (1) достаточно точно описывает экспериментальные зависимости $\mu(\Gamma)$ в соответствующем диапазоне Γ . Расчеты показывают, что положение максимума холловской подвижности свободных носителей заряда по оси Γ (точка Γ^{max}) однозначно определяется величиной параметра σ_{sd} (рис. 2). Сопоставляя экспериментальные кривые, представленные на рис. 1, σ и рис. 2,

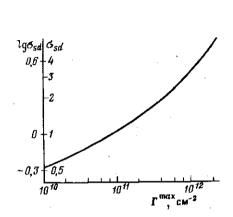


Рис. 2. Зависимость величины среднеквадратичной флуктуации поверхностного потенциала кремния от положения по оси поверхностных избытков точки максимальной холловской подвижности свободных носителей заряда в приповерхностном канале

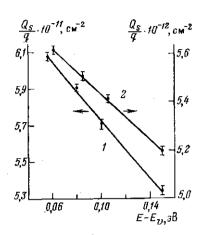


Рис. 3. Зависимость заряда, захваченного на поверхностные состояния кремния, от энергии, отсчитываемой от потолка валентной зоны кремния, для исходной (1) и облученной электронами (2) структуры. Доза облучения 10¹⁷ электрон см⁻²

легко определить этот параметр (см. таблицу). Как видно из таблицы, согласие между результатами измерений параметра флуктуационной неоднородности границы раздела Si—SiO₂, проведенных высокочастотной проводимости и холловской подвижности, в области не очень больших доз облучения, где применимы обе указанные методики, вполне удовлетворительное *. При больших дозах флуктуационная неоднородность возникающая границы $Si-SiO_2$ настолько велика, что параметр σ_s может быть только методом подвижности носителей заряда. В частности, $D_e = 10^{17} \, \, \mathrm{cm}^{-2}$ типичные величины среднеквадратичного отклонения потенциала в слое глубокого истощения $\sigma_{sd} = \bar{2},3-2,6$. При столь больших величинах σ_{sd} становится значительной вероятность достаточно глубоких потенциальных ям, в которых возможна локализация носителей заряда (для σ_s =2,5 вероятность существования потенциальной ямы глубиной 0.2 эB на границе $Si-SiO_2$ равна ~ 0.01). Полагая, что размер области локализации носителей в такой яме порядка нескольких постоянных решетки, легко оценить ожидаемую величину плотности «флуктуационных» ПС вблизи края запрещенной зоны кремния ($\sim 10^{12}$ см $^{-2}$).

^{*} Величины σ_s , полученные методом проводимости, должны быть на 20—30% меньше σ_{sd} , так как относятся к области $\Gamma \simeq (1\div 3)\cdot 10^{10}$ см⁻² (см. рис. 2).

На рис. З приведены типичные зависимости заряда, захваченного на ПС границы Si—SiO₂, от расстояния (по энергии) до потолка валентной зоны кремния. По наклону этих кривых определены значения плотности ПС вблизи края валентной зоны: $N_{Js} \simeq 5 \cdot 10^{11}$ эВ $^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$ до облучения электронами и $N_{ss} \simeq 4 \cdot 10^{12}$ эВ $^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$ после воздействия пучка электронов дозой 10^{17} электрон $\cdot \text{см}^{-2}$. Отсюда можно заключить, что «хвосты» плотности ПС вблизи краев запрещенной зоны кремния имеют в основном «флуктуационную» природу. Относительно электронных состояний вблизи середины запрещенной зоны можно с полной уверенностью утверждать, что их воэникновение не связано с флуктуационной неоднородностью границы раздела Si—SiO₂. Действительно, даже после высокодозовых воздействий, когда $\sigma_s \approx 3$, вероятность появления потенциальной ямы глубиной 0,5—0,6 эВ ничтожно мала ($\sim 10^{-10}$ — 10^{-11}).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Козлов С. Н., Невзоров А. Н., Чайковская Т. Г.//Микроэлектроника. 1986. 15, № 3. С. 283. [2] Simonne J. J.//Solid State Electron. 1973. 16, № 1. Р. 121. [3] Arnold E.//IEEE Trans. El. Dev. 1968. ED-15, № 12. Р. 1003. [4] Венкстерн С. А., Козлов С. Н., Золотарев В. И.//Электронная техника. Сер. 2. 1979. № 1 (127). С. 33. [5] Козлов С. Н., Невзоров А. Н., Потапов А. Ю.///Математическое моделирование и экспериментальное исследование электрической релаксации в элементах микросхем. М., 1986. С. 40. [6] Вгеws J. R.//J. Appl. Phys. 1975. 46, № 5. Р. 2193.

Поступила в редакцию 11.11.87

ВЕСТН. МОСК, УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1989. Т. 30, № 2

АСТРОНОМИЯ

УДК 521.1:524.3/4—32

НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАДАЧИ ДВУХ НЕПОДВИЖНЫХ ЦЕНТРОВ В ЗВЕЗДНОЙ ДИНАМИКЕ

Г. И. Ширмин

(ГАИШ)

Предложено новое астрономическое приложение классической задачи двух неподвижных центров, состоящее в использовании ее решения для расчета тесных сближений звезд с ядрами шаровых звездных скоплений с учетом притяжения звезд к ядру Галактики.

Звезднодинамические приложения обобщенной задачи двух неподвижных центров впервые были предложены В. К. Кайсиным. Так, в работе [1] в рамках упомянутой модели им выполнен анализ движения отдельной звезды в периферийной зоне стационарной однородной звездной системы, ядро которой имеет форму тела вращения, и исследованы формы звездных орбит. В работе [2] рассмотрена задача о движении звезды в поле тяготения эллиптической галактики или шарового звездного скопления с центральным осесимметричным ядром. Известно, что у таких звездных систем до 80% общей массы может быть сосредоточено в ядре, вследствие чего необходимо учитывать его несферичность. Это достигается аппроксимацией гравитационного потенциала ядра силовой функцией задачи двух неподвижных центров с